

台北市電腦商業同業公會 函

地址：台北市松山區八德路三段二號三樓
電話：(02)2577-4249 分機390
傳真：(02)2578-6410
聯絡人：湯家欣

受文者：教育部

發文日期：中華民國110年5月3日
發文字號：電會字第1100003437號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽須知-大專校院、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽須知-高中高職、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽海報設計-大專校院、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽海報設計-高中職組、線上校園說明會DM (110P002048_1100003437_110D2000710-01.pdf、110P002048_1100003437_110D2000711-01.pdf、110P002048_1100003437_110D2000713-01.pdf、110P002048_1100003437_110D2000712-01.jpg、110P002048_1100003437_110D2000714-01.jpg)

主旨：敬請貴部協助發文邀請全國各大專校院及高中職報名參與「2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽」校園說明會，請查照。

說明：

- 一、競賽將於5月17日至5月21日共辦理3場線上說明會，懇請貴部協助發文邀請各大專校院及高中職師生參與。
- 二、檢附2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽須知-大專校院(如附件1)、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽須知-高中高職(如附件2)、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽海報設計-大專校院(如附件3)、2021第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽海報設計-高中職組(如附件4)、線上校園說明會DM(如附件5)。

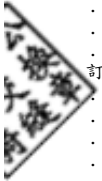
正本：教育部



副本：

2021/05/03
17:52:38
電子交換文章

裝



線



23